



Таблица 1

Условное обозначение	Диаметр отверстий, мм	Наличие металлизации	Диаметр контактных площадок, мм	Количество отверстий
⊕	3,2	нет	-	4
⊕	2,3	есть	2,7	2
⊕	1,6	есть	2,0	24
⊕	1,3	есть	1,7	40
⊕	1,0	есть	1,4	4
⊕	0,8	есть	1,2	3
⊕	0,3	есть	0,7	78

- \*Размеры для справок
- Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
- Материал-заменитель: СФ-2-35Г-2 1кл. ГОСТ 10316-76
- Шаг координатной сетки 0,635 мм.
- Конфигурацию проводников выдерживать по чертежу с отклонением 0,05 мм с учетом обеспечения необходимых зазоров в узких местах.
- Финишное покрытие: 0-Ка.Гор.ПОС-61.
- Переходные отверстия паяльной маской не закрывать.
- Машинным носителем информации является файл АБВГ.000012.001.pcb в формате системы проектирования Altium Designer-2021
- Остальные требования по ОСТ 4ГО.070.014.

						АБВГ.000012.001					
						Плата печатная			Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата								1:1
Разраб.	Митр Д.В.										
Пров.	Соболева Н.С.								Лист	Листов 1	
						Стеклотекстолит СФ-2Н-35Г-2 1кл. ГОСТ 10316-78			Группа СМ5-71 Кафедра СМ5 МГТУ им Н.Э.Баумана		